

半導体, モジュールから見た部品内蔵基板への期待と課題

八甫谷 明彦*

Expectation and Challenge for Embedded PCB in View of Semiconductor and Module

Akihiko HAPPOYA*

* 株式会社東芝セミコンダクター&ストレージ社 (〒 212-8520 川崎市幸区堀川町 580-1)

* Toshiba Corporation, Semiconductor & Storage Products Company (580-1, Horikawa-Cho, Saiwai-Ku, Kawasaki 212-8520)